沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4月 26日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下:

为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 25 亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金 贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 直贴等,具体项目以金融机构最终核定为准,担保方式包括但不限于保证担保, 不动产及动产抵押担保、财产权利质押担保等。在授信期限内,授信额度可循环 使用。

本次授信事项的授权有效期为自公司第二届董事会第五次会议董事会审议 通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信 额度及授权期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以 银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。为提高效率,公司董事会授权董事长在上述额度内与银行 签署相关的合同及法律文件,同意授权管理层办理相关手续。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2024年4月27日